

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-034953

(43)Date of publication of application: 05.02.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/68

(21)Application number: 02-140868

(71)Applicant : DENKI KAGAKU KOGYO KK

(22)Date of filing:

30.05.1990

(72)Inventor: KAWASAKI TAKU

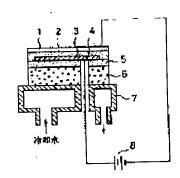
NAKAJIMA MASAHIKO NAMEKI MASANOBU

(54) ELECTROSTATIC CHUCKING PLATE

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve the chucking force of a sample such as a silicon wafer by sequentially laminating an insulating layer, a conductor layer and an insulating layer, and forming the insulating layers of the same material by a chemical vapor deposition method.

CONSTITUTION: Either an insulator or a conductor can be used for a substrate 6. It is preferable that a heat conductivity is high. As examples, sintered bodies of AIN, Si3N4, BN and the like, a graphite molded body and the like can be listed. It is preferable that the thermal expansion coefficient of a conductor layer 3 is equal to that of an insulating layer so that a voltage is applied and attracting force is generated. The layer 3 should not be deformed and decomposed in a chemical vapor



deposition (CVD) step. As examples, high-melting-point metal such as W and Mo, Ni, glass-state carbon and the like are listed. The less thinner thickness of the conductor layer is preferable in order to dissipate heat quickly. The thickness of 1mm or less is adequate. For insulating layers 5 and 2, AlN, Si3N4, BN and the like having high dielectric resistance, excellent high-temperature insulation property and high heat conductivity are preferable. It is necessary that the thermal expansion coefficients of the insulating layer 5 and the insulating layer 2 are equal. The layers are formed of the same material by a CVD method. The thickness of about 50 – 500μm is adequate for the insulating layer.

LEGAL STATUS
[Date of request for examination]

[Date of sending the elements decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本園特許庁(JP)

間公願出 若井面

◎ 公開特許公報(A) 平4-34953

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

●公開 平成4年(1992)2月5日

H 01 L 21/68

R 8624-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

| 多 発明 | の名 | 称 | 静電 | 44 | ツク板 | | | | |
|-------------|-----|----|-----|----|----------|-----|-----|----------------------------|----------------|
| | | | | | 多出 多出 | 題 | • – | :140868 2 (1990) 5 月30日 | |
| 母先 | 萌 | 者 | 31[| 崎 | | 1 | 卓 | 福岡県大牟田市新開町1場内 | 電気化学工業株式会社大牟田工 |
| 億発 | Bìì | 耆 | ф | 島 | . 1 | Œ j | 萝 | 福岡県大牟田市新開町1 場内 | 電気化学工業株式会社大牟田工 |
| 伊発 | 明 | 耆 | ñ | 木 | ī | E | 信 | 福岡県大牟田市新開町1 場内 | 電気化学工業株式会社大牟田工 |
| መቋ | SH. | Į. | 電気 | 化学 | 工業株 | 武会 | 社 | 東京都千代田区有楽町 1 | T 目 4 番 1 号 |

朔 無 1

1.発明の名称 雑電チャック被

2.特許請求の範囲

1. 整材(6)表面に組線層(5)を介して導体層(3)を設け、かつ導体層(3)を絶縁層(5)と問機の絶縁層(2)で被覆してなる機造を背し、しかも上記絶縁層(5)と(2)は化学気相蒸着法により形成されてなることを特徴とする静電チャック板。

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、護電材料や半導体材料からなるシリコンウェハ等の試料を電気的に吸着固定する静電 チャック板に関する。

(従来の技術)

シリコンウェハにバターンエング等の各種数据 加工を施し、多数のトランジスタを形成する集積 限路の製作においては、ウェハを平坦な面に確実 に固定することが必要である。このため、従来か ら線域式、真空式及び電気式のチャック板が用い られている。これらのチャックの中で電気的にウ ニハを吸者固定する静電チャック板は、ウェハの 平坦度を改くして固定することができ、ウェハに 固定しろを取る必要がなく、しかも真空中での使 用が可能であるため、半導体製造技術分野におい て特に有限である。

継来、静電チャック板は、第2回に示すように、 セラミックス焼結体等の基材上に導体層を印刷等 で施し、更にこの導体層上に絶縁層を被楽した構 数であった。 (特開昭62-286247 号公報)

-347-

Rest Available Conv

特間平4-34953 (2)

(発弱が解決しようとする課題)

本発明の目的は、上記欠点を解決した鬱電チャック級を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

すなわち、本発明は、基材 6 表面に絶縁層 5 を 介して媒体層 3 を設け、かつ導体層 3 を絶縁層 5 と同種の絶縁層 2 で被覆してなる構造を有し、し かも上記絶縁層 5 と 2 は化学気相落者法により形 成されてなることを特徴とする静電チャック板で ある。

本発明の特電チャック板の構造の一例を、第1 図に示す。以下、第1図を参照しながらさらに詳 しく説明する。

本発明における書材6は、絶縁体、準体いずれでもよいが、製作時あるいは使用時の温度変化等によって絶縁層との界面での亀裂や朝離を生じにくくするため、熱影褒率が絶縁層に近いことが望ましい。さらに使用時にウェハ等の試料に発生した熱を速やかに外部へ放散させるため、熱伝導率が高いことが望ましい。このような器材の例とし

ては、A&N 、Si.B。、BN等の廃組体や特に禁膨 護事が維緩層に近い風鉛成形体等があげられる。

本発明における海体層3は、電圧を印加して吸着力を発生させるためのものであり、磁線層と熱影震率がほぼ等しいことが選ましい。その理由は、両者の差があまりにも大きいと、製作時の温度変化等によって過経層との非面でも使用時の温度変化等によって過経層との非常というからである。また、導体層は、化学気相落が(CFD)工程において変形、変質しないものでなければならない。このような導体層の例としては、W、No等の高融点金属やNi、ガラス状度素等があげられる。

本体層の厚さは、使用的にウェハ等の批料に発生した熱を遠かに基材倒へ放散させるために小さいほど良く、1 m以下が適切である。このような

事体層の形成方法はΨ、Noではブラズマ溶射法

(「セラミック工学ハンドブック」技報産出版

p.2313)、和では無電解めっき法、ガラス状炎素では特別略63-55183号公報に記載の方法などがあ

げられる.

本発明における絶縁服 5 及び 2 は C V D 法によって形成される。 C V D 法では、高純度の成形体が比較的容易に製造できるので、 シェハ等の試料と接触してもそれを汚染することがない。

総線署 5 と 2 は、総縁耐力が高く、高温链縁性に優れ、かつ高熱伝導率であることが望まし、このことから、絶縁署を構成する物質としては、A ℓ N 、51.8 N → 2 N等が望ましい。

総録層 2 はウェハ等の試料 1 と直接接触するのに対し、総縁層 5 は薄体層 3 を挟んで絶縁層 2 と対している。総縁層 5 と絶縁層 2 の熱影張取が異なると、静電チャック板製造しにより、 幕体層の関係で異なる応力が発生して総縁層や海体層に刺取や電裂が生じ、チャックが低下する。 従来を層に刺取や電裂が生じ、チャックが低下する。 従来等のないとが必要では経験層 5 と絶縁層 2 の無影 張楽層 5 といことが必要でよる C V D 法で形成させる。このように組録層 5 を形成させることにより、従来使

用が困難であった黒鉛などの導電性物質を基材と して用いることが可能となる。

CVD法は、原料ガスを反応させ、基材上に膜状の固体物質を形成させる方法であり、例えばARNの場合は、温度900~1300で、圧力0.5~10torrの条件で68±Cf。ガスとNF。ガスを反応させることにより行うことができる。

CVD法では緻密な酸を薄く均一に形成させる ことができる。

際電チャックの吸着力 P は、一般に次式で示され、絶縁層の厚さの 2 乗に反比例する。

$$F = \frac{1}{2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \left(\frac{v}{t} \right)^{2}$$

▼ : 真空の器電率

*』:鉛緑圏の比誘電率

S : 対何面積

v : 印加 **2** 迂

t :絶縁層の厚さ

上式よりウェハ等の試料に接する路縁層では薄

-348-

待原平4~34953 (3)

いほど吸着力が大きくなる。しかしながらあまり にも薄すぎると絶縁破壊を生じやすくなるので絶 縁層2の厚さは、50~500 μm 程度が適切で ある。一方、絶縁層5の厚さについては、ウェハ 等の試料に発生した熱を速やかに放散させるため、 跨いほうがよい。しかしながら、絶縁層2と同様 にもまりにも輝すぎると絶縁玻璃が生じやすくな るので、やはり50~500 μm 程度が適切である。

本発明の静電チャック板を冷却水の循環機磁等 温度制御機構を備えた支持合?に取り付けウェハ 等の試料の温度を制御する。

(宝垃圾)

以下、実施例と比較例をあげてさらに具体的に 本発明を説明する。

寒鮮朔Ⅰ~10

厚さ10mの基材上に第1表に示す条件のCVD 法で絶縁層5を形成した。次いで導体層3を形成 し、更にCVD法で結縁層2を形成して第1図に 示す静電チャック板を製造し、以下の性能評価を

- ⑤ 絶縁層と導体層界面の電製や钢鎚は、上記① の切断菌を走査型電子類数貌(SBM)で観察 することにより調べた。
- 8 上記④でエッチング処理を行ったウェハから、 256キロピットの容量をもつメモリー!Cを 製造した。この!Cをコンピューターに装着し で復算を行った。一枚のウェハから製造したす べての!Cのうち、裏動作を起こした!Cの個

実施した。

その結果を第2岁に示す。

- ① 膜厚の側定は②~②の評価終了後、基材とともに切断し、切断菌の膜厚を実体顕微鏡を用いて樹定した。
- ② 基材の無影優係数は、5×5×20mのプロックを切り出し、側定器(セイコー電子工業機整(1784、300 J)を用いて素温~1008でまでの熱影優率を測定し、平均熱影優保数を求めた。
- ② チャックカ(静電吸引力)の側定は、第1図 に示したように、静電チャック板に5インチャ のシリコンウェハの試料Iをセットし、導体間 3に直旋電波8を用いて2kVの電圧を印加し、 静電吸引力によりシリコンウェハをチャック せた (成態で引張試験機 (東洋精趣製作所無製 「ストログラフW」)を用いてシリコンウェハを静電チャック板から引き側す際の引張強度を 測定し、それをチャック力とした。
- ④ シリコンウェハの温度制御性は、ドライエッ

数を求め、全個数に対する割合(%)を算出した。

比較例1~6

厚さ10 ■の基材上に直接準体層3を形成し、 次いで第1 表に示す条件のCV D 技で維結層2 を 形成して第2 図に示す静電チャック板を製造した。 これらの静電チャック板について実施例と同じ物 性を測定した。

以上の結果を第2変に示す。

特別平4-34953 (4)

| 第 | ı | 褒 |
|----------|---|---|
| | | |

| * | | 3 | #7 | AGMATS S | | | | | ■神郷 3 | | 約條用 2 | | | |
|------------|-----|---------------------|----------|----------|-------------------|-------|--------------|------|----------------------|-------------|---------|------------------------------------|------|--------------|
| | 350 | | | CVDSH | | | | | | [| | CAD参告 | | |
| | • | 帮 數 | (XID*/で) | 材質 | 原料ガス | E RE | E力 (wiri) | は質り | 無能異外数 (×10・1/C) (| (gn) | ## ## | 原料ガス | (七) | 廷力 (topy) |
| \vdash | 1 | AER | 4.6 | 0.8 H | A & C. & sistiliz | 1909 | 1 | the | 5.5 | 56 | 42N | A E C & othic | 1000 | 1 |
| | 2 | ASN | 4.4 | KEX | ASCS HAN | 1000 | 1 | Mo | 5.5 | .54 | 83.6 | ≜€C€ ₉ ÷NB ₉ | 1200 | 3 |
| | 3 | ARR | 4.4 | AZR | ARGE 74MU2 | 1200 | 3 | 37] | 12.8 | 50 | REN | A ECL 3+HB; | 1200 | 3 |
| × | 1 | ASH | 4.4 | 5.2R | A &C C =+4II = | 1,000 | 1 | - GC | 4.5 | 30 | 12P | A E C 4 st NHs | 1090 | 1 |
| | 5 | # # | 5.2 | 429 | ARER, INT. | 1000 | ı | H | 1.4 | 50 | BEN | AACA siens | 95) | 3 |
| × | 8 | A 2 =0. | 8.0 | इंदरी: | ARCR #100m2Ba | 1000 | 10 | Ni | 12.8 | 40 | Ad eOs | 4 CC 4 + CO + Hz | 1100 | 32 |
|] | 1 | 15.91 | 2.0 | ER | 82 f y + NH. | 1,850 | 3 | • ec | 4.5 | 40 | 659 | 80 f a + 56a | 1880 | 8 |
| * | 8 | \$j _s N₄ | 3.8 | 31 , 150 | SICE. + Mila | 1300 | 5 | * | 4.4 | 50 | Si aM. | Sick Ma | 1350 | 5 |
| | 9 | SlaW. | 3.3 | £ [2 | SICE. + NHs | 1400 | 1 | - 60 | 4.5 | 30 | SiaNe | Sign + Mila | 1350 | 5 |
| | 10 | SiaNe | 3.3 | SigNe | SiC# + Mbz | 1200 | 10 | V | 4.4 | 50 3 | SigRe | Sice. + HHz | 1400 | 3 |
| _ | 1 | B # 10 | 4.4 | - | | - | _ | Mo | 5.5 | 50 | A # H | AECE at HBs | 1600 | 1 |
| 此 | 2 | a.e.W | 4.4 | ~ | | - | _ | čto | 3.\$ | 50 | 325 | ACCE + HB. | 1200 | 3 |
| | 8 | 4.600 | 8.6 | - | | - 1 | _ | ИL | 12.8 | 30 | 48,0, | ACCESCOPAR. | 1100 | 12 |
| 8 2 | 1 | S) aNa | 3.3 | i - i | _ | - | - | ¥ | 4.4 | 50 | \$1 pR4 | SICA . + Mis | 1300 | 5 |
| 71 | 5 | 占成界 | 4.4 | ARN | ACCE at MR. | 1000 | 1 | 150 | 5.5 | 50 | 44.00 | A 2 C S a+CO etla | !100 | 12 |
| | G | \$1,84 | 3.3 | Si affi | SICE. + His | 1930 | 5 | i ii | 4.4 | 50 | AAR | AZC# + VH; | 1060 | ı |

・ロッツラス連接負

据 2 表

| _ | | 独基署 | 5 | 乾採用 : | 2 | チャック力 (kg) | ウェハ 海底 が 一での時間 (aec) | ウェハ 程 度 (で) | 雰囲の角製・ | 調動作を 起こ割合 (%) |
|-----|-----|-------------------|------|---------------------------------|------|---------------|-----------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| 7 | 250 | 無影張係数 (×10°/で) | (水・) | (於斯森孫敦 (文10 ² /5) | (単一) | | | | 對離の有無 | |
| |]] | 5.5 | 300 | 5.5 | 550 | 4.2 | 25 | 35 | なと | 0 |
| | 2 | 3.5 | 430 | 6.1 | 710 | 2.7 | 35 | 35 | なし | ε |
| | 3 | 6.0 | 510 | 6.0 | 460 | 3.6 | 20 | 30 | 4 1- | 0 |
| 実 | 4 | 5.5 | 300 | 5.4 | 450 | 3.8 | 25 | 95 | - な し | 0 |
| | 5 | 6.4 | 480 | 5.1 | 450 | 3.6 | 30 | 30 | なし | Û |
| 無 | 6 | D. 4 | 340 | 9.6 | 410 | 2.2 | 70 | 85 | 2 L | í |
| | 7 | 2.5 | \$10 | 2. ė | 260 | 2.5 | \$5 | 60 | なし | 0 |
| 何 | 8 | 4.3 | 310 | 4.1 | 330 | 2.8 | 45 | 50 | な し | Û |
| | 9 | 3.8 | 200 | 4.2 | 250 | 2.9 | 46 | 56 | なし | Û |
| | 10 | 4.5 | 529 | 4.0 | 270 | 2.5 | 40 | 55 | なし | 0 |
| | 1 | + | | 5.5 | 350 | 0.9 | 85 | 75 | 劉雅あり | 1 |
| 挺 | 2 | _ | _ | 6.0 | 530 | 6.7 | S 0 | 80 | 剣削・集裂あり | 2 |
| } | 9 | _ | _ | 8.5 | 435 | 0.9 | 105 | 100 | 刺解あり | 2 |
| 較 | 4 | | _ | 4.3 | 500 | 1.1 | 100 | 95 | 動魔あり | 2 |
| 594 | 5 | 5.5 | 865 | 9.0 | 400 | 8.9 | 85 | 80 | 製器・亀裂あり | 2 |
| | 6 | 4.2 | 310 | 5.5 | 300 | 1.2 | 85 | 40 | 制解あり | 1 |

-350-

特開平4-34953 (日)

(発明の効果)

4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の**特電チャック**板、第2図は従来の静電チャック板の構造を示す断匝図である。

1……シリコンウェハ等の試料

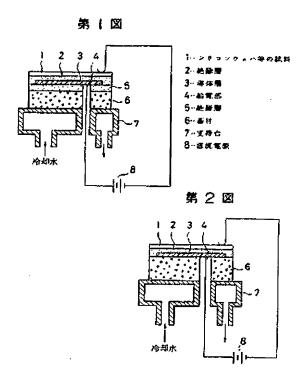
- 2 ---- 総経層
- 3 …海体層
- 4…格理部
- 5 ---- 44 4 4 4 1 1 1

6 ·····基材

7.....支势台

8 ……直流電源

特許出頭人 意気化学工業株式会外



-351-

特開平4-34953(5)

(発明の効果)

4.図面の簡単な説明

第1回は本発明の**静電チャック**板、第2回は従来の静電チャック板の構造を示す断回回である。

し…シリコンウェハ等の試料

2 ---- 純緑層

4…格理部

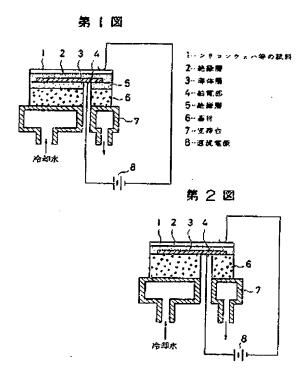
5....袋袋蛋

6 ····-基材

7……支势台

8 ……直流電源

特許出願人 霍気化学工業株式会社



-351-

特開平4-34953 (5)

(発明の効果)

本発明の静電チャック板は、基材上に組織層に
導体層、結構層の3層を輸促機器してなる構造の
の動態を輸促性
の動態を動きないない。
熱感を形成されているため、
の動態を主要が生じいる。
の動態を高熱伝統等に
の動態を主要が生じりコンクウェでは
の動物を正確ないた
の動物を正確ないた
の動物を正確ないた
の対象を主要を
の動物を正確ないた
の対象を主要を
の動物を正確ないた
の対象を
の表を
の表を

4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の**誇電チャック**板、第2図は従来の静電チャック板の構造を示す斯図図である。

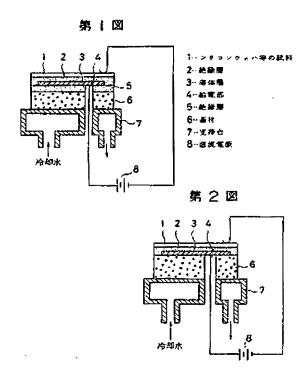
- 1……シリコンウェハ等の試料
- 2 ------ 総経層
- 3 …海体層
- 4…格理部
- 5 ---- 発 級 藩

6 ·····基材

7....安势台

8 ……直线電源

特許出頭人 電気化学工業株式会社



-351-

60 2. 2 発行 脱

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

閏和 52 年初許顯第 118798 号(特別器 54- 59936 号 図和 54 年 5 月 15 日 発行 公開将許公報 54-600 号掲載)につ いては特許法第17年の2の規定による額正があっ たので下記のとおり褐戟する。 2(4)

| | ~, · , . | |
|-----------|----------|---------|
| Inc.Cli. | 識別記号 | 庁內整理番号 |
| B411 3/04 | * | 7612-20 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

手 統 初期 正正 金田(宮苑)

昭和59年10月 2日

特舒舒展官

1. 事件の表示

期和52年 特 新 新 英 118798 %

2. 韓明の名称

*** 記録後表びその版置

5. 特定をする会

4. 代理人

科新出版人 來原都大田區下北于3~36-2 住 所 (100) キャノン株式会社

超三個

平48 東京都大田区下丸子3-30~ キャノン株式会社内 (電話758-211)

(8867) 弁憩士 丸 応 纸

5 . 特性の対象

B. 初至の内容

「特別が決の範囲」の顔を別話の語り間だす

7.動材多数の目盤

特許務求の範囲を開散した豊盛

神経療法の報道

((1) 超照疲倦で過去され疑問性符件の強れを受 **重要限路长在坡上的船跟横接依老所定の方** <u>向に監出する為のオリフィスの根板が放けら</u> れ、これ発力リッイスの東々に対応して形形 推薦数に付頭されている電気整管技術の安々 に、最終無益性なによづいて佐ら料理手段と **贝尼力される最后を選択的に鉄筋し、頂収さ** 机大型角度重换的上型器含置机分裂不主义 <u> 子 - 更新尼瑟默 假体 6 作用 左 子 下 晚 格 水 数 感</u> 程化量与主, 放放感染化皮肤づいて自愿主义 2.イスより生出される自転配収信化の原則的 **放豫を形成し、散步恢复危険無料に付押させ** て駅程中占非企物植とする起館法。

- (B) <u>酸銀機等の火井也更聚集年世七前無點工》</u> <u>ルモーの最全国領する後行該東の説明の)項</u> <u>医积焦の限位数。</u>
- (3) <u>的完在每页内容数据 1 ~ 1086KHz 世界表</u>學 作用水の英国第1項に記載の肥厚法.
- (4) 密盤旅游至近幽し殷阳的独随交形成士公务

-(-33--)

昭 60 2. 2条行

の原定の限りを有するオリコイスを終めた力 し、回転放出で関立された動品政権ののなれを 出するノスルと、数ノスルの形成オリフィス の上後側に分配された電気機変換体と、明色 ノメルに放射に軽低体を保めする為の形象を 使供給が及と、影響機製の号の入力に弦なし て所動電気器を操作を取削する為の留金を登 でするを受料が残と、を共働する事を特別 とする必要を提供し、を共働する事を特別 とする必要を提供し、を共働する事を特別 とする必要を提供し、を共働する事を特別

- (6) 直転ノズルロ、少なくともその一部がマラ ミアタスで調応されている絵が円次の飯田等 4項に記載の配列が設。
- (8) 遊影/ズルは、クなくともその一部がガラ 又て特殊されている彩新版表の製画館4項以 監察の記載表記。
- (T) <u>前犯人不知より終始される路線に限しない</u> 配限故体を摘得するガターと有する鉄路信息 の義因が今項に配置の配数数差。)

Best Available Copy

(31) -2